

УДК 621.315.592

ПІДВИЩЕННЯ РУХЛИВОСТІ НОСІЇВ СТРУМУ В ОДНОВІСНО ДЕФОРМОВАНИХ КРИСТАЛАХ $n-Si$ ТА $n-Si$ З ІЗОВАЛЕНТНОЮ ДОМІШКОЮ ГЕРМАНІЮ

A. В. Федосов¹, С. В. Луньов¹, С. А. Федосов², С. Я. Місюк¹, А. М. Коровицький¹

¹Луцький національний технічний університет
(Вул. Львівська 75, Луцьк 43018, Україна; e-mail: luniovser@mail.ru)

²Волинський національний університет імені Лесі Українки
(Пр. Волі 13, Луцьк 43025, Україна; e-mail: ftt@univer.lutsk.ua)

ПІДВИЩЕННЯ РУХЛИВОСТІ НОСІЇВ СТРУМУ В ОДНОВІСНО ДЕФОРМОВАНИХ КРИСТАЛАХ $n-Si$ ТА $n-Si$ З ІЗОВАЛЕНТНОЮ ДОМІШКОЮ ГЕРМАНІЮ

A. В. Федосов, С. В. Луньов, С. А. Федосов, С. Я. Місюк, А. М. Коровицький

Анотація. Досліджено вплив сильної одновісної пружної деформації на електрофізичні властивості $n-Si$ та $n-Si$ з ізовалентною домішкою германію. Для пружно деформованих кристалів $n-Si$ та $n-Si$ з ізовалентною домішкою германію вздовж кристалографічного напрямку [100] характерною особливістю температурних залежностей $\lg \rho = f(\lg T)$ є переход від нахилу 1,68 до 1,83, що пояснюється активним вкладом g - переходів в міждолинне розсіяння при $T > 330 K$. При цьому знімається f – переходи з міждолинного розсіювання і рухливість електронів зростає, що може бути використанім для підвищення рухливості носіїв струму в каналах n-MOH транзисторів.

Ключові слова: деформація, рухливість, міждолинне розсіяння, транзистор

THE INCREASING OF CARRIERS CURRENT MOBILITY IN UNIAXIAL DEFORMED CRYSTALS $n-Si$ AND $n-Si$ WITH THE ISOVALENT IMPURITY OF GERMANIUM

A. V. Fedosov, S. V. Luniov, S. A. Fedosov, S. Y. Misuk, A. M. Korovytskyy

Abstract. An influence of strong uniaxial elastic deformation on property $n-Si$ and $n-Si$ with the isovalent impurity of germanium are investigated. For the resiliently deformed crystals $n-Si$ and $n-Si$ with the isovalent impurity of germanium along crystallography direction by [100] the characteristic feature of temperature dependences $\lg \rho = f(\lg T)$ is transition from inclination 1,68 by 1,83, that is explained an active contribution g -transition to intervalley scattering at $T > 330 K$. f – transitions are thus taken off from intervalley scattering and mobility of electrons grows, that can be used for the increase of carriers current mobility in channel of n-MOS transistors.

Keywords: deformation, mobility, intervalley scattering, transistor

ПОВЫШЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ НОСИТЕЛЕЙ ТОКА В ОДНООСНО ДЕФОРМИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛАХ $n-Si$ ТА $n-Si$ С ИЗОВАЛЕНТНОЙ ПРИМЕСЬЮ ГЕРМАНИЯ.

A. В. Федосов, С. В. Лунёв, С. А. Федосов, С. Я. Мисюк, А. М. Коровицкий

Аннотация. Исследовано влияние сильной одноосной упругой деформации на свойства $n-Si$ и $n-Si$ с изовалентной примесью германия. Для упруго деформированных кристаллов $n-Si$ и $n-Si$ с изовалентной примесью германия вдоль кристаллографического на-

правления [100] характерной особенностью температурных зависимостей $\lg \rho = f(\lg T)$ есть переход от наклона 1,68 до 1,83, что объясняется активным вкладом g - переходов в междолинное рассеяние при $T > 330 K$. При этом снимаются f - переходы из междолинного рассеивания и подвижность электронов растет, что может быть использованным для повышения подвижности носителей тока в каналах n-MOH транзисторов.

Ключевые слова: деформация, подвижность, междолинное рассеяние, транзистор

Відомо, що фірма Intel Corporation буде використовувати в 65 nm технології виробництва електронних приладів одновісну деформацію каналу n-MOH транзисторів [1,2]. Оскільки для виробництва приладів буде використовуватись кремній, то доцільно розглянути вплив одновісної деформації на електричні властивості даного матеріалу. Зокрема, відомо, що з рухливістю носіїв струму безпосередньо пов'язані такі важливі параметри МОН транзисторів, як крутизна характеристики та гранична частота їх переключення.

В роботі [3] досліджено вплив сильної одновісної пружної деформації на властивості $n-Si$ та $p-Si$ в температурному інтервалі 78 – 300 K. Великий практичний інтерес представляє дослідження впливу одновісної пружної деформації на електрофізичні властивості кремнію при температурах дещо вищих за кімнатну, що і було зроблено в нашій роботі.

З цією метою нами було проведено дослідження поздовжнього п'єзоопору кристалів $n-Si$ з вихідною концентрацією носіїв струму $1,1 \cdot 10^{14} cm^{-3}$ і питомим опором $\rho_{300K} = 30 \text{ } \Omega \cdot cm$ та кристалів $n-Si$ з ізовалентною домішкою германію з вихідною концентрацією носіїв струму $3,5 \cdot 10^{15} cm^{-3}$, питомим опором $\rho_{300K} = 3 \text{ } \Omega \cdot cm$ та концентрацією ізовалентної домішки германію $2 \cdot 10^{19} cm^{-3}$ в температурному інтервалі 295–365 K.

Відомо, що в $n-Si$ можливе міждолинне розсіяння електронів двох типів: g - розсіяння (між долинами, які розміщені на одній осі) і f - розсіяння (між долинами, які розміщені на взаємноперпендикулярних осіах) [4,5]. Результати багатьох робіт не дають однозначної відповіді відносно домінуючої ролі f чи g - переходів [4–7]. Зокрема в роботі [4] показано, що визначальними в міждолинному розсіянні для $n-Si$ в температурному інтервалі 78–300 K є f - переходи.

На рис. 1, 2 представлено температурні залежності $\frac{\rho_X}{\rho_0} = f(X)$ для $n-Si$ та $n-Si$ з ізо-

валентною домішкою германію в умовах $X // J // [100]$. Як відомо [8], п'єзоопір для даного кристалографічного напрямку в $n-Si$ та в $n-Si$ з ізовалентною домішкою германію зумовлений переселенням носіїв струму з чотирьох долин з більшою рухливістю μ_{\perp} , які піднімаються вгору на величину

$$\Delta E_1 = -(\Xi_d + \frac{1}{3}\Xi_u)(S_{11} - S_{12})X + \frac{1}{3}\Xi_u(S_{11} - S_{12})X, \quad (1)$$

у дві долини з меншою рухливістю μ_{\parallel} , які опускаються вниз за шкалою енергій на величину

$$\Delta E_2 = -(\Xi_d + \frac{1}{3}\Xi_u)(S_{11} - S_{12})X - \frac{2}{3}\Xi_u(S_{11} - S_{12})X, \quad (2)$$

що веде спочатку до зростання залежності $\frac{\rho_X}{\rho_0} = f(X)$ з подальшим виходом на насичення.

Внаслідок цього між еліпсоїдами двох груп виникає енергетична щілина:

$$\Delta E = \Xi_u(S_{11} - S_{12})X, \quad (3)$$

де Ξ_u і Ξ_d – константи деформаційного потенціалу, S_{11} і S_{12} – константи жорсткості.

Наявність плато на залежностях $\frac{\rho_X}{\rho_0} = f(X)$ рис. 1 і рис. 2 вказує на відсутність f - переходів в міждолинному розсіянні в $n-Si$ та $n-Si$ з ізовалентною домішкою германію при сильних одновісних деформаціях, хоча g - переходи при цьому можуть себе і проявляти.

На рис. 3, 4 представлено температурні залежності $\rho = \rho(T)$ для пружно деформованих кристалів $n-Si$ та $n-Si$ з ізовалентною домішкою германію вздовж кристалографічного напрямку [100]. Як видно з рис. 3, 4, характерною особливістю даних залежностей (в координатах $\lg \rho = f(\lg T)$) є перехід від нахилу 1,68 до 1,83 при $T > 330 K$, що пояснюється очевидно активним вкладом g - переходів в міждолинне розсіяння. Зокрема в роботі [9] на основі теорії анізотропного розсіювання з врахуванням міждолинних переходів були проведені теоретичні розрахунки залежності $\rho = \rho(T)$ для пружно

деформованих кристалів $n-Si$, які добре узгоджуються з одержаними експериментальними результатами. Слід відмітити, що для недеформованих кристалів $n-Si$ при $T > 100 K$ нахил залежності $\rho = \rho(T)$ змінюється від $\rho \sim T^{1,68}$ до $\rho \sim T^{2,3}$. Для кристалів кремнію з ізовалентною домішкою германію, зміна нахилу залежності $\rho = \rho(T)$ відбувається при $T > 200 K$, оскільки при цьому проявляється ще механізм розсіювання носіїв струму на ізовалентних домішках Ge [10].

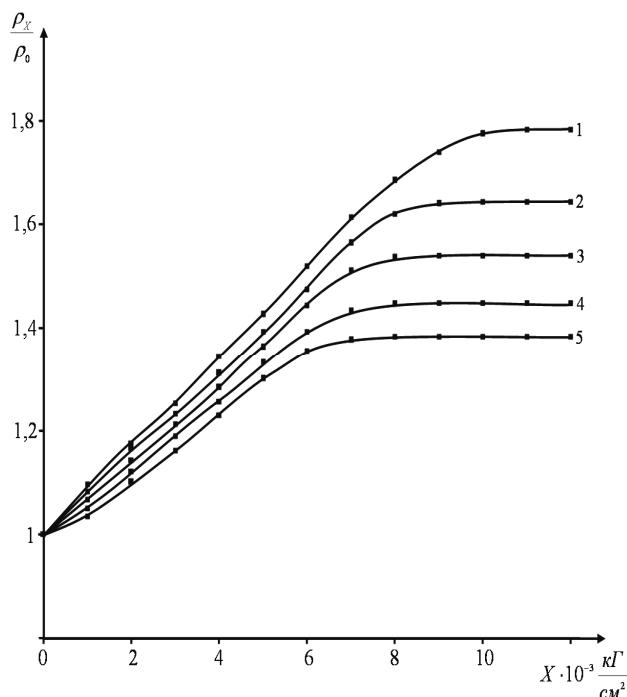


Рис. 1. Залежності $\frac{\rho_x}{\rho_0} = f(X)$ для $n-Si$ при різних температурах T, K : 1—295, 2—313, 3—333, 4—353, 5—363.

Отже, при температурах дещо вищих за кімнатну вклад g -переходів в міждолинне розсіяння в кристалах $n-Si$ та $n-Si$ з ізовалентною домішкою германію стає досить відчутним, навідмінну від міждолинного розсіяння в температурному інтервалі $78-300 K$, де роль g -переходів була другорядною [4].

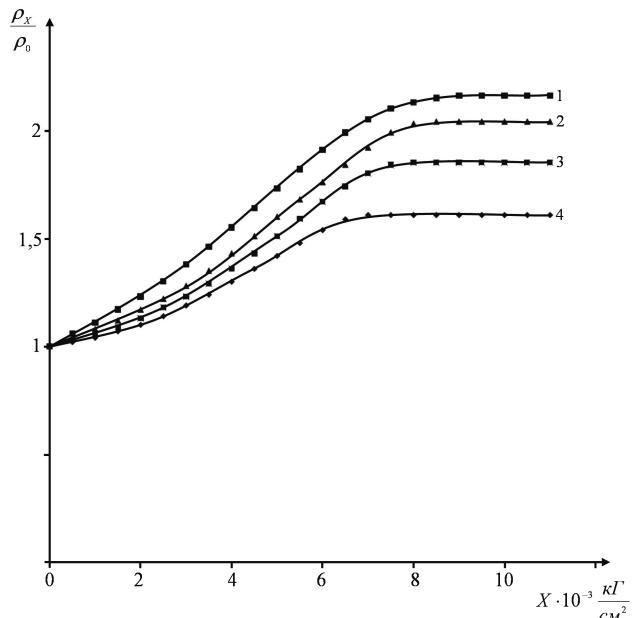


Рис. 2. Залежності $\frac{\rho_x}{\rho_0} = f(X)$ для $n-Si$ з ізовалентною домішкою германію при різних температурах T, K : 1—300, 2—320, 3—340, 4—365.

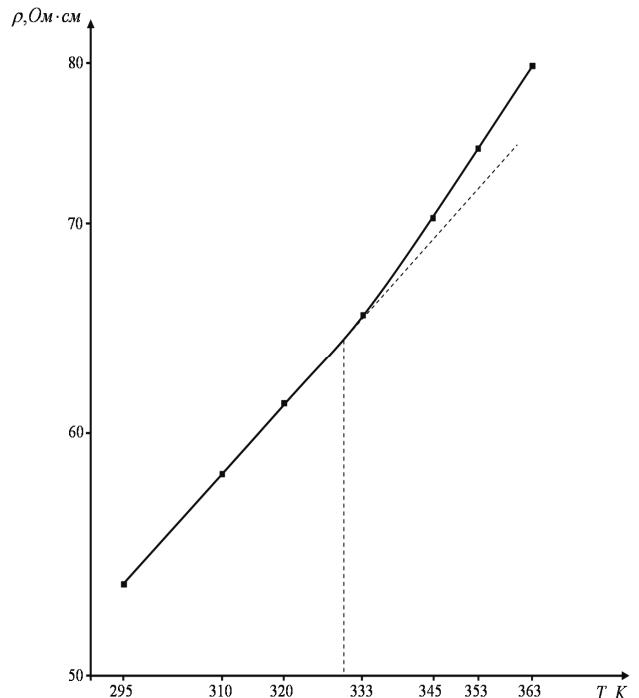


Рис. 3. Залежність $\rho = \rho(T)$ в подвійному логарифмічному масштабі для $n-Si$ при $X = 13000 \frac{\text{k}\Gamma}{\text{см}^2}$.

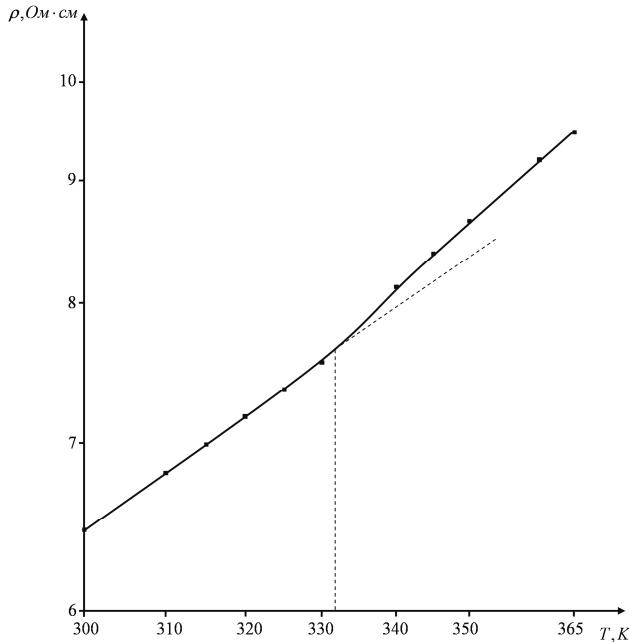


Рис. 4. Залежність $\rho = \rho(T)$ в подвійному логарифмічному масштабі для $n-Si$ з ізовалентною домішкою германію при $X = 12000 \frac{\text{кГ}}{\text{см}^2}$.

Література

- Thompson S. et al., IEDM Tech. Dig., 2002. — P. 61—64.
- Ghani T. et al., IEDM Tech. Dig., 2003. — P. 978—980.
- Єрмаков В. М., Федосов А. В., Коломоєць В. В., Горін А. Е. Використання тензорезистивного ефекту в $n-Si$ та $p-Si$ для підвищення рухливості носіїв струму в каналах н-МОН та р-МОН транзисторів // Наук. вісн. КУЕІТУ. — 2008. — № 2. — С. 48—51.
- Баранський П. И., Даховский И. В., Коломоєць В. В., Федосов А. В. Междолинное рассеяние в $n-Si$ в температурном интервале 78—300 К // Физика и техника полупроводников. — 1976. — Т. 10, № 8. — С. 1480—1482.
- Long D. Scattering of conduction electrons by lattice vibrations in silicon // Phys. Rev. — 1960. — v. 120, № 6. — p. 2024—2032.
- Цыпленков В. В., Демидов Е. В., Ковлевский К. А., Шастин В. Н. Релаксация возбужденных состояний доноров в кремнии с излучением междолинных фононов // Физика и техника полупроводников. — 2008. — Т. 42, № 9. — С. 1032—1037.
- Цыпленков В. В., Ковлевский К. А., Шастин В. Н. Влияние одноосной деформации на релаксацию возбужденных состояний доноров в кремнии при взаимодействии с междолинными фононами // Физика и техника полупроводников. — 2009. — Т. 43, № 11. — С. 1450—1455.
- Баранський П. И., Буда И. С., Даховский И. В., Коломоєць В. В. Електрические и гальваномагнитные явления в анизотропных полупроводниках — К.: Наукова думка, 1977. — 269 с.
- Федосов А. В., Захарчук Д. А., Луньов С. В.. Дослідження анізотропії розсіяння носіїв струму в кристалах $n-Si$ // Тези XXIV науково — технічної конференції професорсько — викладацького складу “Актуальні проблеми та перспективи науки і виробництва”. — Луцьк: Луцький національний технічний університет. — 2009 р. — С. 205 — 207.
- Семенюк А. К. Радіаційні ефекти в багатодолинних напівпровідниках — Луцьк : Надстир'я, 2001. — 323 с.